# 大気圧非平衡プラズマのミクロ構造を利用した 垂直配向単層カーボンナノチューブの合成

# 大西 空摩<sup>†</sup> 野崎 智洋<sup>†</sup> 岡崎 健<sup>†</sup> Joachim Heberlein<sup>‡</sup> Uwe Kortshagen<sup>‡</sup>

# Synthesis of Vertically-Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes in Micro Structure of Atmospheric Pressure Non-Equilibrium Plasma

Kuma OHNISHI<sup> $\dagger$ </sup>, Tomohiro NOZAKI<sup> $\dagger$ </sup>, Ken OKAZAKI<sup> $\dagger$ </sup>, Joachim HEBERLEIN<sup> $\ddagger$ </sup> and Uwe KORTSHAGEN<sup> $\ddagger$ </sup>

#### Abstract

Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) is recognized as one of the viable fabrication techniques of carbon nanotubes. The outstanding advantage of PECVD is that free-standing, vertically-aligned carbon nanotubes (VA-CNTs) are synthesized due to the electric field normal to the substrate. This feature draws intense attention for the fabrication of nanoelectronic devices such as high-resolution scanning nanoprobes, interconnects, and field emission devices. However, carbon nanotubes synthesized in PECVD are overwhelmingly carbon nanofibers (CNFs) or multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) with measurable structural defects. Tremendous interest in the preparation and characterization of vertically-aligned single-walled carbon nanotubes (VA-SWNTs) and related applications had not been realized in the scope of PECVD until recently.

Here we present a fabrication technique of high-purity vertically-aligned single-walled carbon nanotubes using atmospheric pressure plasma enhanced chemical vapor deposition. By now, we have developed the atmospheric pressure radio-frequency discharge (APRFD) for this purpose. Although densely mono-dispersed Fe-Co catalysts of a few nanometers is primarily responsible for VA-SWNT growth, carbon precipitation was virtually absent in the thermal CVD regime at 700°C. On the other hand, high-yield VA-SWNTs were grown at 4  $\mu$ m min<sup>-1</sup> by applying the atmospheric pressure radio-frequency discharge. The results proved that cathodic ion sheath adjacent to the substrates, where a large potential drop exists, also plays an essential role for the controlled growth of SWNTs, while ion damage to the VA-SWNTs is inherently avoided due to high collision frequency among molecules in atmospheric pressure. In this paper, operation regime of APRFD and tentative reaction mechanisms for VA-SWNT growth are discussed along with optical imaging of near substrate region of APRFD.

Key Words: Atmospheric pressure plasma, Single-walled carbon nanotubes, Collisional sheath

### 1 緒 言

大気圧 RF プラズマ CVD は, 高価で複雑な真空装 置を必要としない長所に加え, 低圧プラズマとは大 きく異なる独自の反応系が注目を浴び, 特に材料合 成プロセスへの応用に向けた研究が盛んに行われて いる[1]. 大気圧ではプラズマ CVD において重要で あるシース, すなわち電極とバルクプラズマの間に 存在するマイクロスケールの境界領域において粒子 衝突が頻繁に生じており、基板へ流入する正イオン が充分に加速しきれない.この大気圧下のシースを 特に衝突性シースという.したがって、低圧プラズ マにおいて単層カーボンナノチューブ(SWNTs)の 合成が困難とされてきた要因である基板へのイオン 衝撃、すなわち高エネルギーイオンによる触媒粒子 や SWNTs へのダメージが大気圧プラズマでは抑制

受付日: 2006 年 3 月 10 日, 第 43 回日本伝熱シンポジウムより受付, 担当エディター: 小原 拓

<sup>\*</sup> 東京工業大学 大学院理工学研究科 (〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1)

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> The University of Minnesota, Dept. of Mechanical Engineering (111Church Street S.E. Minneapolis, Minnesota 55455, USA)

できる可能性がある.現在,低圧プラズマ CVD に より合成されている SWNTs は、イオンが成長基板 に到達できないリモートプラズマ CVD によっての み可能であるのに対し[2-3], 大気圧 RF プラズマ CVD では容量結合型プラズマの中に基板を直接設 置できる利点もある[4-5]. つまり, 大気圧 RF プラ ズマはイオン衝撃を抑制し、かつシース内部の高電 界を利用して SWNTs を配向成長できる可能性があ り、低圧プラズマと比較して SWNTs 合成に有利で ある. 大気圧では分子の平均自由行程が 1 µm 以下 で,これに伴いシースの厚さも数 100 μm まで縮退 する特徴がある.本研究では、分光イメージングに より大気圧プラズマの衝突性シースのミクロ構造を 明らかにすると同時に、既存の真空プラズマプロセ スでは合成が困難とされてきた垂直配向 SWNTs を 大気圧 RF プラズマ CVD により合成し、その基本特 性を明らかにした.

#### 2 実験装置および実験方法

実験には Fig. 1 に示してある金属製チャンバーを 用いた.一対の平行平板電極(直径 4 cm)をチャン バー内部に設置しており,上電極に RF 電源(JEOL JRF-300)を接続した.下電極に設置された基板に均 ーにガスを吹き付けるために,上電極はシャワー電 極により構成されている.下電極は GND とし,ヒ ーターにより 700℃まで加熱できる構造とした.合 成基板として,直径 2 インチの Si 基板に Al をマグ ネトロンスパッタリング(推定膜厚 20 nm)により コーティングしたものを Fe, Co それぞれ 0.05 wt% のエタノール溶液にディップコートしたものを用い た[6].下電極に基板を設置し,チャンバーを 10<sup>-2</sup> Torr まで減圧した後,Heと H<sub>2</sub>の混合ガスを大気圧にな るまで供給し,基板温度 400℃で 5 分間大気圧 RF 放電により触媒還元を行った.この後,基板温度を 所望の温度まで上げ, CH<sub>4</sub>を供給して CVD を行った. 電圧・電流波形の記録には、オシロスコープ

(Tektronix TDS5034B),電圧プローブ(Tektronix P6015A),電流プローブ(Tektronix TCP202)を用い、それぞれ Fig. 1 に示す位置で計測した.プラズマのイメージングにはイメージインテンシファイヤ付き CCD カメラ(ANDOR iStar)を用い、Nikon レンズとバンドパスフィルターを併用することで電極間の発光分布を計測した.実験条件の詳細を Table 1 に示す.

#### 3 実験結果と考察

#### 3.1 $\alpha \cdot \gamma$ モード遷移

CVD に先立って、プラズマの発光分布により衝突 性シースの特性を調べた.本実験では、SWNTsの成 長に伴うプラズマの構造変化を避けるため、Si 基板 に Cr をスパッタリングした基板を用いた.また、こ の実験についてのみ電極間距離は4 mm とした.基 板を設置する下電極は 700°C、上電極は約 300°C で あり、大気圧プラズマはほとんど拡散しないため、 両電極に対してほぼ対称なプラズマが形成される. Fig. 2 に CH (432 nm)の発光分布を示す.ただし、

Table 1 Experimental conditions.

Substrate temperature [°C]	600, 650, 700
Synthesis time [min]	1, 3, 5, 10, 20, 60
Gas flow rate [cm <sup>3</sup> min <sup>-1</sup> ] (at 25 °C and 101 kPa)	He :CH <sub>4</sub> :H <sub>2</sub> =1000:16:30
Power [W]	0, 40, 60, 80
Pressure [Torr]	810
Gap [mm]	5



Fig. 1 Atmospheric pressure radio frequency discharge reactor. RF: RF power source, MB: Matching Box, OSC: Oscilloscope.

Fig. 2(b)は, Fig. 2(a)と比較して発光強度が約 10 倍強 い. Fig. 2(a)より, 金属電極が各々陰極になる場合に、 発光強度が強い薄い層(I, II)が形成される. ま た,領域Ⅱと下電極の間には,発光強度が著しく低 い暗部が形成されていることがわかる. 上電極の近 傍にも陰極領域および暗部に相当する構造が確認さ れるが、下電極近傍の発光分布よりコントラストは 低い. このような非対称性は、電極近傍のガス温度 の違いによる. すなわち、ガス温度が高い下電極の 周りではガス密度が低下するため電離が促進される とともに、拡散の効果により暗部も厚くなったと考 えられる.大気圧RF放電の数値解析結果によれば, 印加電圧の大部分が陰極近傍の発光領域から暗部に かけて降下しており、電極表面では最大 4 kV cm<sup>-1</sup> の電界強度に達することが報告されている[7].また, SWNTs は強電界に沿って基板から孤立配向成長す ることが報告されている[2]. しかし,過大な電圧を 印加した場合、均一なグロー放電は Fig. 2(b)に示す 局在化したプラズマへと遷移する. これは、電極か らの2次電子放出の増加に伴い、弱電流のαモード 放電が大電流のγモード放電へ遷移するためである. 放電がyモードへ遷移すると基板が著しく損傷する ため, SWNTs を合成するためには投入電力を抑制す る必要がある.



Fig. 3 TEM micrograph of as-grown SWNTs.

#### 3.2 単層カーボンナノチューブの合成

一般に原料ガスとしてCH<sub>4</sub>を用いる場合,H<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub> 比を高く保つことで結晶性のよいSWNTsが合成さ れやすい.一方,H<sub>2</sub>+CH<sub>4</sub>の分圧が高くなるほどペニ ング電離が抑制され,プラズマ自身の反応活性が損 なわれる[5].すなわち大気圧RF放電ではH<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>比と H<sub>2</sub>+CH<sub>4</sub>分圧の両方を最適化しなければならない.本 実験では,H<sub>2</sub>+CH<sub>4</sub>の合計濃度が5%を超えない条件 でCVDを行った.

合成した試料がSWNTsであることを調べるため に, TEM (JEOL JEM-3010) およびRaman分光分析 (JASCO NRS-1000:励起波長532 nm) によって分 析した. SEM (HITACHI S-800) による観察では、 SWNTsの配向性に関らず長さはほぼ均一であった ことから、基板中心におけるSWNTsの長さをSEMで 評価し,合成時間で長さを除することで成長速度を 見積もった.まず,基板温度700℃において合成さ れたSWNTsを, 超音波処理により準備した試料にお いてTEM観察した結果をFig.3に示す.挿入図では孤 立した直径約2.5 nmの単層カーボンナノチューブが 分離して観察できる.一方,大部分を占めると考え られる細い直径のSWNTsは、分子間力により分離せ ず孤立した状態を観察することは困難であった.次 に, 基板温度700°C, 合成時間5分, 投入電力0 W, 40 W, 60 W, 80 WにおけるRaman分光分析の結果を Fig. 4に示す. 投入電力が40W, 60W, 80Wの場合, グラファイト由来のG band (1584 cm<sup>-1</sup>) はG<sup>+</sup>とG<sup>-</sup> に分岐し, SWNTsの欠陥やアモルファスカーボン由



Fig. 4 Raman spectra obtained at different power. Synthesis time was 5 min.



(a) α-mode discharge (45W)

(b) γ-mode discharge (100W)



来のD band (1340 cm<sup>-1</sup>付近) を示すシグナルが弱い ことから、結晶性の高い良質な単層カーボンナノチ ューブが合成されていることがわかる[8].また,一 本のSWNTsの半径方向の伸縮に由来するRBM (100-300 cm<sup>-1</sup>) からその直径を見積もると、大部 分のSWNTsの直径は約1-2 nmに分布していると考 えられる[9]. 次にそれぞれのSEM観察の結果をFig. 5に示す. Fig. 5(a)によれば, 投入電力が0 Wの場合 SWNTsはまったく合成されていない. したがって, 炭素源CH4, 基板温度700°Cではプラズマによって形 成された活性種がSWNTsの成長に必要不可欠であ る. また, 投入電力の増加に伴ってSWNTsの成長速 度が向上したことから, SWNTsの成長に寄与する活 性種が増加したことがわかる.一方,40Wと80Wで は投入電力が2倍になっているにも関わらず電極間 電位に大きな変化はなかった.したがって、G/D比 がほとんど変化していないことも含め、投入電力の 増加に伴う成長基板へのイオン衝撃,またそれに起 因するSWNTsへのダメージはほとんどない.

次に、合成時間5分,投入電力60Wにおける基 板温度の影響を調べた.Fig.6に示したラマンスペ クトルから,基板温度の低下に伴いG/D比が著しく 悪化した.基板温度600℃においてはSWNTsはほ とんど合成されず、多層カーボンナノチューブやカ ーボンナノファイバーが合成されていると考えられ る.また,それと同時に成長速度も著しく低下した.





このことから、本実験においては触媒が十分に活性 を示すために基板温度 700℃ が必要である.

基板温度 700°C, 投入電力 60 W において成長速度 を見積もるために時間をパラメータとして実験を行 った. 結果を Fig. 7 に示す. 合成初期における成長 速度は約 4.0 μm min<sup>-1</sup>であるが,次第に成長速度が 遅くなり、約20分で触媒が失活した. 基板上に SWNTs を配向成長させている他の研究グループの 報告によれば、基板温度が 700°C 以上の場合、触媒 は 30 分以内に失活している[10-11]. 一方, 早稲田大 学の研究グループは,基板温度 600℃ において数時 間以上触媒が失活しないことを報告している[3]. し たがって, 600-700℃の間で触媒活性を保てる時間 がドラスティックに変化する可能性がある.そこで、 次の様な実験を行った.標準的な実験では、室温か ら基板温度を 400°C まで昇温した後、プラズマを印 加して5分間触媒を還元する.そして,基板温度を 700℃ に設定し, 700℃ に到達するとすぐにプラズ マを印加して合成を開始する.ここでは、基板温度 が 700°C に到達した後, 合成を開始する前に基板温 度を10分,20分,30分間保持し、その後プラズマ を印加して CVD を行った. 投入電力は 60 W, 合成



Fig. 6 Raman spectra obtained at different growth temperature. Synthesis time: 5 min., discharge power: 60 W.



Fig. 7 Dependence of SWNTs length on synthesis time. Discharge power: 60 W, substrate temperature: 700 °C.

- 12 -

時間は5分間である.比較のため400℃で30分間 保持した後 700℃ に設定し, 同様に CVD を行った. ここでは, Fig. 4(c), Fig. 5(c)に示した結果と比較し て、過度なアニーリングが SWNTs におよぼす影響 を考察した. Fig. 8 に示したラマンスペクトルと Fig. 9 に示した SEM 像の結果によれば,400℃ において 基板を 30 分保持した場合,合成された SWNTs の成 長速度・収率 (G/D 比) に顕著な変化は見られない. 一方,700℃で20分以上保持するとSWNTsの成長 速度が著しく低下すると同時に, RBM の低波数域の ピークが顕著になった.一般に,触媒微粒子の粒径 が大きくなるほど SWNTs の直径は太くなり(RBM が低波数へ推移する),成長速度も低下することが知 られている[12]. 700℃以上の高温で触媒微粒子がシ ンタリングする原因として、合成時間とともに基板 表面のAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>がAlへと還元されることが有力なメカ ニズムの一つと考えられる.このことは次に示す Raman 分光分析の結果からもわかる. Fig. 7 におい て合成時間20分の場合のSWNTsの断面を先端から 根元に向かって3ヶ所Raman分光分析により観察し た結果を Fig. 10 に示す. G/D 比にはほとんど変化が 見られなかったため、低波数域(100-500 cm<sup>-1</sup>)の 結果のみ示した. SWNTs 先端では RBM がはっきり

観察できるが,根元に近づくにしたがって RBM の シグナルが弱くなり,根元部ではほとんど観察でき なかった.したがって,触媒微粒子が根元に残留す る根元成長の仮定に基づけば,時間の経過に伴い触



Fig. 8 Raman spectra obtained after keeping substrates different time at high temperature. Synthesis time: 5 min., discharge power: 60 W.



Fig. 10 Cross sectional Raman spectra of SWNTs. Discharge power: 60 W, synthesis time: 20 min., and substrate temperature: 700 °C.

媒微粒子がシンタリングにより凝集し,成長の途中 で多層カーボンナノチューブに切り替わっているこ とが伺える.ここで,合成を開始してから20分まで にSWNTsの成長速度が徐々に低下して停止するタ イミングと,SWNTsが MWNTsに切り替わっていく タイミングはほぼ一致している.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が還元され ることで触媒微粒子がマイグレーションしやすくな り,合成時間ともに触媒微粒子がシンタリングする ことは既に示したとおりであるが,同時に,触媒金 属がAlと反応する可能性も増大するため,触媒はつ いに活性を失う.過剰に析出した炭素による触媒の 被毒も考えられるが,触媒のシンタリングとの相関 は不明である.なお,大気圧 RF プラズマは触媒微 粒子にダメージを与えない.

### 4 結言

大気圧非平衡プラズマのミクロ構造, すなわち厚 さ数 100 µm の衝突性シースの特性を生かし, 垂直 配向 SWNTs を合成することに成功した.また, 電 極間の発光分布より大気圧 RF 放電の空間構造を調 べ, SWNTs の成長プロセスとの相関を調べた結果, 以下の知見を得た.

 大気圧 RF 放電は対称な容量結合プラズマとなり、 電極近傍で発光強度の強い薄い層が形成される. 大気圧ではプラズマはほとんど拡散しないため、 パワー電極,接地電極いずれにおいても同様の発





(d) 700°C-30min

10 μm

Fig. 9 SEM images of SWNTs obtained after keeping substrates different time at high temperature. Synthesis time: 5 min., discharge power: 60 W.

光分布を示した.ただし、本研究では電極温度の 違い(700℃,300℃)に起因した非対称性が確 認された.

- 2. He ベースの大気圧 RF プラズマを用いることで, 陰極領域と金属電極の間にほとんど発光が観察 されない衝突性シースが形成され,その特性に基 づき,高い収率(高 G/D 比)で垂直配向した単 層カーボンナノチューブの合成が可能であるこ とを示した.これは,合成基板へのイオン衝撃に 起因する触媒微粒子の拡散,凝集を抑制できると いう大気圧プラズマ特有の性質に由来する.
- 3. 大気圧下,炭素源 CH<sub>4</sub>,基板温度 700℃ では, SWNTs を合成するためには,大気圧プラズマに よって形成された活性種が必要不可欠である.ま た,投入電力の増加に伴って,活性種濃度が増加 し,成長速度が向上する.一方,投入電力に対す る電極間電位の上昇はほとんどなく,投入電力増 加に伴う成長基板へのイオン衝撃は,ほぼないと 考えられる.
- 基板温度 600℃ では、G/D 比、CNTs の成長速度 が著しく低下した. SWNTs を合成するためには、 少なくとも 650℃ の基板温度が必要である.
- 5. 大気圧 RF プラズマ CVD において,投入電力 60 W の場合,SWNTs の初期成長速度は約 4.0 µm min<sup>-1</sup>であった.しかし,触媒を高温(700℃)で 過度にアニールすると(プラズマ無し),触媒微 粒子のシンタリングによって SWNTs の成長速度 は低下し,直径は太くなった.さらに,Al と触 媒金属の反応による触媒の失活も同時進行して いる可能性がある.一方,大気圧 RF プラズマは 触媒にダメージを与えない.

#### 謝辞

ディップコート法による触媒の調整には,東京大 学機械工学科,丸山茂夫教授の多大なご協力を得た. TEM 観察は,東京工業大学総合分析支援センター, 源関聡技術専門員による.本研究の一部は文部科学 省科学研究費補助金(No.18686018)の助成を得て行 われた.紙面を借りて深く謝意を表します.

## 参考文献

[1] 小駒益弘, "小特集:大気圧グロー放電の発生 と応用", プラズマ・核融合学会誌, **79**-10 (2003), 1000-1032.

- [2] Kato T., Jeong G. H., Hirata T., Hatakeyama R., Tohji K., "Freestanding Individual Single-walled Carbon Nanotube Synthesis Based on Plasma Sheath Effects", *Jpn. J. Appl. Phys.*, 43-10A (2004), L1278-1280.
- [3] Zhong G., Iwasaki T., Honda K., Furukawa Y., Ohdomari I., Kawarada H., "Very high yield growth of vertically-aligned single walled carbon nanotubes by point-arc microwave plasma CVD ", *Chem. Vap. Dep.*, **11**-3 (2005) 127-130.
- [4] Nozaki T, Kimura Y, Okazaki K., "Carbon nanotubes deposition in glow barrier discharge enhanced catalytic CVD", J. Phys. D: Appl. Phys, 35 (2002), 2779-2784.
- [5] Nozaki T., Goto T., Okazaki K., Ohnishi K., Mangolini L., Heberlein J., Kortshagen U., "Deposition of vertically oriented carbon nanofibers in atmospheric pressure radio frequency discharge ", *J. Appl. Phys.*, **99** (2006), 024310-1-024310-7.
- [6] Murakami Y., Miyauchi Y., Chiashi S., Maruyama S., "Direct synthesis of high-quality single-walled carbon nanotubes on silicon and quartz substrates", *Chem. Phy. Lett.*, **377** (2003) 49-54.
- [7] Yuan X, Raja L. L., "Computational Study of Capacitively Coupled High-Pressure Glow Discharges in Helium", *IEEE Trans. Plasma Sci.*, 31-44 (2003), 495-503.
- [8] Dresselhaus M. S., Eklund P. C., "Phonons in carbon nanotubes", Adv. Phys., 49-6 (2000), 705-814.
- [9] Jorio A., Saito R., Hafner J. H., Lieber C. M., Hunter M., McClure T., Dresselhaus G., Dresselhaus M. S., "Structural (n, m) Determination of Isolated Single-Wall Carbon Nanotubes by Resonant Raman Scattering", *Phys. Rev. Lett.*, 86-6 (2001), 1118-1121.
- [10] Hata K., Futaba D. N., Mizuno K., Namai T., Yumura M., Iijima S., "Water-Assisted Highly Efficient Synthesis of Impurity-Free Single-Walled Carbon Nanotubes", *Science*, **306** (2004), 1362-1364.
- [11] Maruyama S, Einarsson E., Murakami Y., Edamura T., "Growth process of vertically aligned singlewalled carbon nanotubes", *Chem. Phy. Lett.*, 403 (2005), 320-323.
- [12] Hofmann S, Cantot M, Kleinsorge B, Casiraghi C, Parvez A, Robertson J, et al., "Effects of catalyst film thickness on plasma-enhanced carbon nanotube growth", J. Appl. Phys., 98 (2005), 034308-1-034308-8.